

SSDM2018 企業展示・広告・スポンサーシップ募集のご案内

2018年国際固体素子・材料コンファレンス

SSDM2018 組織委員長
鳥海 明

SSDM2018 実行委員長
近藤 高志

前略

International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM)は、2018年に50回目の節目を迎える半導体分野国内最大の国際学会であります。SSDM2018は9月9日(日)～13日(木)、東京都文京区の“東京大学(本郷キャンパス)”(地下鉄南北線 東大前駅より徒歩1分)で開催予定でございます。SSDM2018では本国際会議をご支援いただける企業様に対して、以下のような企業展示、広告掲載、スポンサーシップの募集をしております。是非ともご参加頂きますようお願いとご案内を申し上げます。

ご興味がありましたら、**2018/5/31**までに、下記、実行委員 渡邊 孝信(スポンサー・出展ブース担当)までご連絡下さい。詳細については、添付の各募集要項をご参照下さい。なお、数に限りのある案件に関しては先着順とさせていただきます。また、展示ブースの場所に関しては原則申し込み順にご希望を伺いますので、できるだけ早めの申し込みをお願いいたします。

問い合わせ先：

SSDM2018 実行委員 渡邊 孝信

早稲田大学 理工学術院 電子物理システム学科

E-mail: watanabe-t@waseda.jp

株式会社KNT-CTグローバルトラベル

グローバルMICE支店気付

SSDM2018 事務局 根本・甲木

TEL 03-6891-9600

E-mail: secretariat@ssdm.jp

以上、宜しくお願い申し上げます。

草々

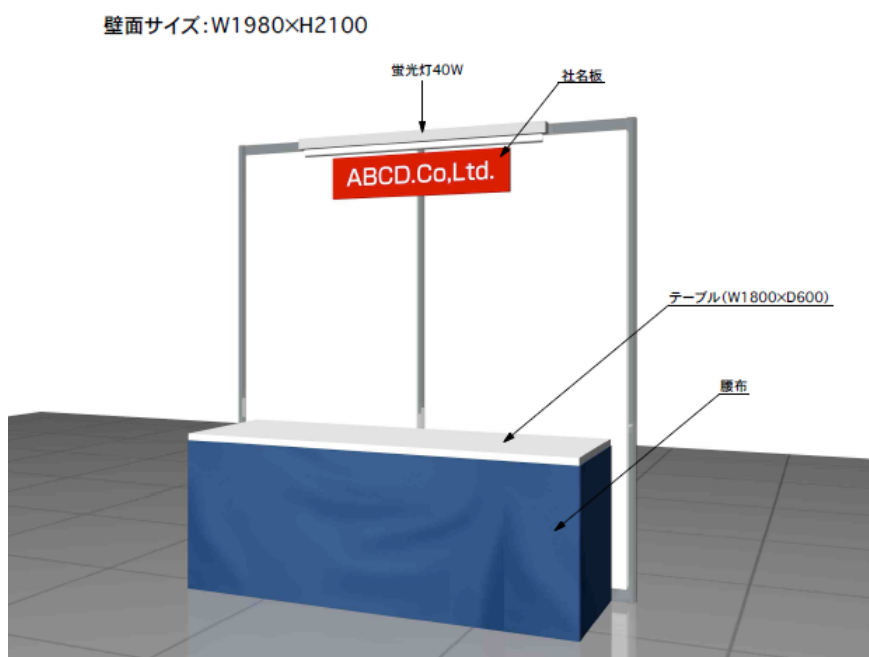
◆企業展示ブース概要

展示場所：東京大学 本郷キャンパス 工学部 2号館 フォラム
1区画：約 2m×2m、展示用テーブル 1卓つき
電源利用（100V-5A を提供予定）の御希望の有無を申込時にお伝え下さい。
出展費用：20万円（税別）

※さらに大容量の電源をご希望の場合、申込書に明記の上ご相談ください。

※上記サイズを上回る展示をご希望の場合、基本的には2コマ以上の申し込みをお願いいたします。ただし、ご希望サイズによっては応相談とします。

- ・ 展示期間 2018年9月11日（火）10：00～18：00 予定
 2018年9月12日（水）10：00～18：00 予定
 2018年9月13日（木）10：00～15：00 予定
- ・ 搬入・設営日 2018年9月10日（月）夕方、及び、11日（火）9:00～10:00 予定
- ・ 撤収・搬出日 【会期最終日】2018年9月13日（木）15：00～予定



<上記 展示ブースイメージ図>

「出展企業様への特典」

出展企業様へは以下の特典をご用意しております。

- ・ プレナリー及び一般セッションの聴講（1名）
- ・ アブストラクト集（1部）
- ・ バンケットへの参加（1名）
- ・ ポスターセッションでのポスター掲示
- ・ SSDM ホームページへのロゴ掲載、及び、御社ホームページへのリンク
- ・ プログラム冊子への広告掲載

◆ ランチョンセミナー

昨年に続き、ランチョンセミナーの実施を予定しております。プログラム確定後、改めて主催企業様を募集いたします。

参考料金：300,000円（税別）（弁当付先着100名、最大225名まで聴講可能）

※上記料金は、お弁当代・飲物代込の料金です。お弁当・飲み物はSSDMで用意いたします（一部費用ご負担によるグレードアップ可）。セミナー演題は、自社製品紹介・関連するセミナー等ご自由に企画頂けます。また、セミナーに関しましては、すべて英語による説明をお願い致します。参加者リスト・来場者アンケート等をお持ち帰り頂けます。

◆ プログラム冊子への綴じ込み広告

SSDM2018参加者全員に配布されますAdvanced Programの冊子の中に、御社の広告を綴じ込み掲載致します。プログラム冊子の用紙サイズは追って連絡致します。

料金：1件50,000円（税別）（別途、企業展示に出展頂く場合は無料）

◆ スポンサーシップの概要

1. 名札ケースとストラップ

SSDM2018参加者全員が会期中に付ける名札のストラップに企業名などを入れて頂きます。

料金：100,000円（税別）

お願いの条件：上記料金とは別に名札ケースとストラップ（1300組）は企業様にご準備ご提供頂くこととし、会期前に指定の場所に納品頂きます。また、名札ケースは、以下の形状寸法のものをご準備頂きます。

収納する名札類の寸法：縦55mm×横90mmで、同寸法のチケット類を重ねてトータルの厚みが最大1mm程度。

このプログラムは、お申し込み先着1社様に限らせて頂きます。



<名札ケース&ストラップの例>

2. コーヒーブレイク

本会議開催の3日間の間に会議場内で行われるコーヒーブレイク（全4回）を企業様からのご提供で実施します。1回のコーヒーブレイクあたり1社とし、コーヒーブレイク会場にはご提供頂いた企業名の入った小型の看板を出させて頂きます。

料金：1回あたり50,000円（税別）

お願いの条件：特にご準備いただくものはございません。掲示用看板などをご提供企業様でご準備頂くことも可能です（要打合せ）。

このプログラムは、お申し込み先着4社様に限らせて頂きます。



<SSDMでのコーヒーブレイクの様子と掲示看板の例>

3. ウェルカムレセプションでの飲み物提供

9月9日(日)の夕刻に開催されますウェルカムレセプションにおいて飲み物を企業様のご提供でお出しします。会場にはご提供頂いた企業名の入った小型の看板を出させていただきます。

料金：50,000円(税別)

お願いの条件：特にご準備いただくものはございません。掲示用看板などをご提供企業様でご準備頂くことも可能です(要打合せ)。

このプログラムは、お申し込み先着3社様に限らせて頂きます。

4. バンケットの屋台

9月11日(火)の夕刻に開催されますバンケットにおいて、屋台による食事メニューを企業様のご提供でお出しします。屋台にご提供頂いた企業名を掲げます。

料金：50,000～100,000円(税別)(内容による。詳細は申込書をご参照ください。)

お願いの条件：特にご準備頂くものはございません。掲示用看板などの内容を事前に打ち合わせさせていただきます。

5. ランプセッションでの飲食提供

9月12日(水)の夕刻に開催されますランプセッションにおいて、飲み物と軽食を企業様のご提供でお出しします。会場にはご提供頂いた企業名の入った小型の看板を出させていただきます。

料金：飲み物、軽食いずれも50,000円(税別)

お願いの条件：特にご準備いただくものはございません。掲示用看板などをご提供企業様でご準備頂くことも可能です(要打合せ)。

このプログラムは、飲み物先着3社様、軽食先着2社様に限らせて頂きます

◎申し込み方法・締切：上記いずれのプログラムについても、参加ご希望がございましたら、添付の申込書にご記入のうえ、下記の申し込み先までお送りください。ただし、上記説明にございますように先着順で予定枠が埋まったところで以後締切とさせて頂くものがございます。また、展示ブースの割り当ては原則先着順にご希望を伺います。

お申し込み締切:2018年5月31日(木)

申込先：

〒101-0024

東京都千代田区神田和泉町1-13住友商事神田和泉町ビル13階

株式会社KNT-CT グローバルトラベル グローバルMICE支店気付

SSDM2018事務局 根本・甲木

TEL：03-6891-9600

E-mail：secretariat@ssdm.jp

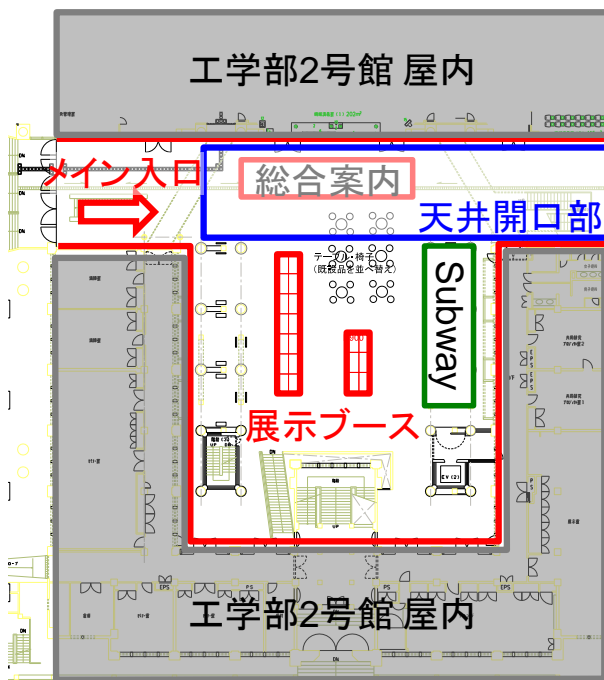
SSDM2018 @ 東京大学

企業展示のご案内



SSDM2018は、「SSDM 50周年記念」を祝して東京大学（本郷キャンパス）にて大々的に行います。企業展示スペースは、講演の大部分が行われるメインビルディング（工2号）の入り口、参加者の動線上に設営します。さらに参加者が集うコーヒブレークも同じ部屋に割り当てます。お値段は据え置き **20万円/ブース**。展示場所の割り当ては原則先着順でご希望を伺います。良い展示場所はお早めに！

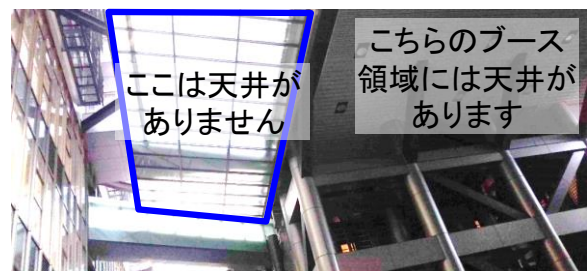
キャンパスマップ



展示会場の配置図



展示会場の概観



展示会場の天井